



平成 27 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 白 銅 株 式 会 社
 代 表 者 の 取 締 役 社 長 角 田 浩 司
 役 職 氏 名
 (コード番号：7637 東証第一部)
 問 合 せ 先 管 理 本 部 長 谷 口 彰 洋
 責 任 者
 電 話 番 号 0 3 (6 2 1 2) 2 8 1 1

業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 26 年 5 月 12 日に公表した業績予想および配当予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当期の連結業績予想数値の修正 (平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円 銭)
前回発表予想 (A)	27,000	1,720	1,770	1,100	85.67
今回修正予想 (B)	29,700	2,040	2,070	1,290	113.73
増減額 (B - A)	2,700	320	300	190	
増減率	10.0%	18.6%	16.9%	17.3%	
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	25,570	1,665	1,703	1,060	82.56

2. 当期の個別業績予想数値の修正 (平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円 銭)
前回発表予想 (A)	26,300	1,710	1,040	81.00
今回修正予想 (B)	28,900	1,980	1,200	105.80
増減額 (B - A)	2,600	270	160	
増減率	9.9%	15.8%	15.4%	
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	24,891	1,634	990	77.17

3. 業績予想修正の理由

主な要因として、売上高については、当社グループ業績に最も影響度の高い業界の一つである半導体製造装置業界が活況であったこと、ならびに、その業界に関係するお客様への販売が高水準で推移したことから、前回発表予想を上回る見込みとなりました。また、利益については、売上高の増加と一部の経費の削減が進んだことにより、営業利益、経常利益、当期純利益がいずれも前回発表予想を上回る見込みとなりましたので、記載のとおり修正いたします。

4. 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前予想 (平成26年5月12日発表)	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 34.00	円 銭 34.00
今回修正予想	—	—	—	45.00	45.00
当期実績	—	0.00	—	—	—
前期実績 (平成26年3月期)	—	0.00	—	33.00	33.00

5. 配当予想修正の理由

平成27年3月期（平成26年4月1日～平成27年3月31日）の業績予想の修正を踏まえ、株主の皆様への利益還元を促進するため、当期末の1株当たり配当金を前予想の34円から11円増額の45円とすることといたしました。

ご注意 : 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、多分に不確定要素が内在しております。業況の変化等により、実際の数値はこれらの予想数値と異なる場合があります。

以上